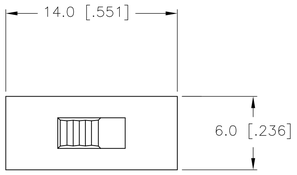
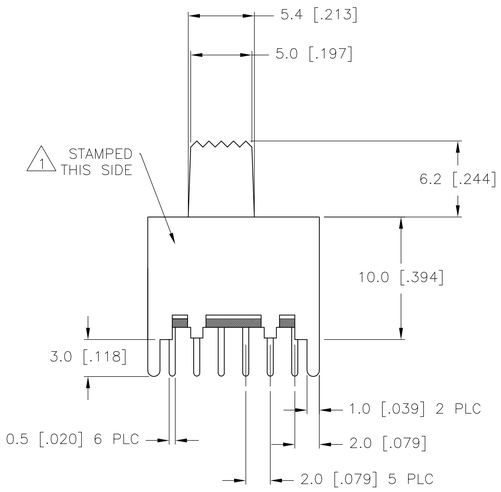
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -.- .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

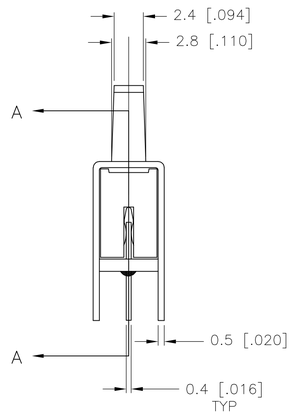
LOC	DIST
AD	00

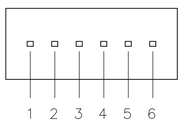
REVISIONS

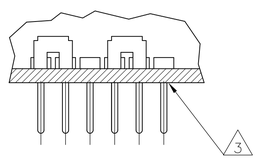
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A2	REVISED PER ECO-10-008611	24APR10	HMR	NE



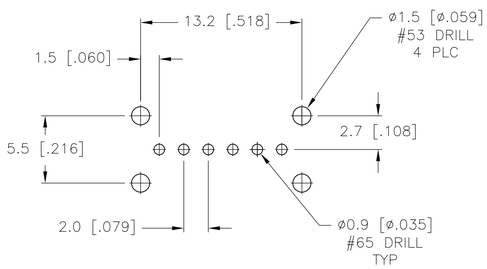








SECTION A–A



RECOMMENDED BOARD LAYOUT

SPECIFICATIONS
MAKE–BEFORE–BREAK

MATERIALS:
ACTUATOR– POM, UL94HB BLACK
TERMINAL BOARD– PHENOLIC LAMINATED SHEET, UL94HB, NATURAL
FRAME– STEEL, NICKEL PLATE
TERMINAL/FIXED CONTACT– COPPER ALLOY, GOLD OR SILVER OVER NICKEL PLATE
MOVING CONTACT– COPPER ALLOY, GOLD OR SILVER OVER NICKLE PLATE
DETENT BALL– STEEL
COIL SPRING– GALVANIZED SPRING WIRE
SEAL– EPOXY

ELECTRICAL:
CONTACT RATING– .4VA@20VDC OR PEAK AC (GOLD); 300mA@125V AC (SILVER)
INITIAL CONTACT RESISTANCE– 30 milliohm max.
FINAL CONTACT RESISTANCE– 100 milliohm max. (AFTER TEST)
INSULTAION RESISTANCE– 1,000 Megohms min.
DIELECTRIC STRENGTH– 500V RMS@SEA LEVEL
LIFE EXPECTANCY– 15,000 CYCLES MIN.

MECHANICAL:
ACTUATION FORCE– 600+/–300 GRAMS
TRAVEL– 2.0 +/–.50 (.079 +/–.020)

ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE– –20 TO +85 DEGREES C
STORAGE TEMPERATURE– –40 TO +100 DEGREES C
RESISTANCE TO SOLDER HEAT PER 109–202, CONDITION B
SOLDERABILITY PER EIA–364–52, CLASS 2, CATEGORY 1, 95% MIN COVERAGE

NOTES:

1. COUNTRY OF ORIGIN AND TE LOGO LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN
2. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)
3. ANTI SOLDER WICK SEAL AT TERMINAL TO BOARD INTERFACE
4. ALL PERFORMANCE TESTING WAS DONE IN ACCORDANCE TO TYCO SPECIFICATION 102–2469
5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	TE PART NO.	T&B PART NO.	PLATING	123456		123456
	1825262–2	MSS2225G04	GOLD	2 TO 1 5 TO 4		2 TO 3 5 TO 6
OBSOLETE 5	~~1825262–1~~	MSS222504	SILVER	2 TO 1 5 TO 4		2 TO 3 5 TO 6

TERMINALS CONNECTED WHEN SLIDE IS IN POSITION SHOWN.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± 0.3 [.012]
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL –
FINISH –

DWN R BROWN 21DEC05
CHK M SARVER 21DEC05
APVD M SARVER 21DEC05
PRODUCT SPEC –
APPLICATION SPEC –
WEIGHT –

Tyco Electronics
Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, Pa 17105–3608

NAME SLIDE SWITCH, MSS 2225 SERIES, DP–DT, VERTICAL
–

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C–1825262	–

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV A2

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9